18. 阅读下列短文,并回答相关问题。

【材料一】芯片的主要材料由高纯度单晶硅(化学式为Si)制作,工业上用粗硅经两步反应制得单品硅。 第一步:粗硅和氯化氢在300℃发生反应,生成三氯硅烷(化学式为SiHCl₃)和氢气。第二步:三氯硅烷和氢气在1000℃时发生反应,生成单品硅和氯化氢。

【材料二】石墨烯最有潜力成为硅的替代品,它是目前已知材料中电子传导速率最快的,石墨烯是将石墨逐层剥离,直到最后形成一个单层,厚度只有一个碳原子的单层石墨。

- (1)制取单晶硅第二步反应的化学方程式是\_\_\_\_\_,该化学反应的基本类型是\_\_\_\_。
- (2) 石墨烯属于\_\_\_\_(填"单质"或"化合物"); 石墨烯和石墨分别在空气中完全燃烧,产物\_\_\_\_(填"相同"或"不同")。

四、实验与探究题(本大题包括 2 个小题, 共 20 分)